

Ficha Técnica - Datasheet

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	OUT SCNP	Fecha:	21/06/2024	Revisión:	
Referencia:	TLD331	Cumplimiento Norma/s:	Declaración Fabricante				

Descripción:

Útil OUT SCNP para retirar semiconductora no pelable.

Útil modelo OUT SCNP, para retirar funda semiconductora no pelable en los cables de MT.

Características:

Cuerpo fabricado en aluminio tratado.

Cuchillas de acero rápido.

Capacidad : 25mm² a 630mm² (17mm a 60mm Ø)

Extremo de semiconductores con biselado.

Para todo tipo de materiales, por ejemplo: XLPE / EPR

Longitud de semiconductor restante con tope ajustable 25 a 55 mm

Dimensiones: 259 x 125 x 103 mm.

Peso : 1.25 Kg

Cuchillas de repuesto :

LAME OUT SCNP:

Cuchilla de repuesto para herramientas OUT SCNP, OUT SCP NP y POLY SCNP (semiconductor no pelable)



Retirar una funda externa



Mecanizar semiconductores no pelables



Pelar el aislante

